

а 2002 0086

Изобретение относится к электронике, в частности к получению коаксиального микропровода.

Способ изготовления коаксиального микропровода включает предварительное изготовление заготовки, нагрев в процессе протягивания ее через печь сопротивления и формование микропровода. Заготовка содержит коаксиально расположенные две вакуумированные стеклянные ампулы, кольцевой промежуток между которыми и полость внутренней ампулы заполнены навесками из металлического или полуметаллического, или полупроводникового материала. Навески, размещенные в кольцевом промежутке между ампулами и в полости внутренней ампулы, могут быть из разных материалов.

П. формулы: 1

Фиг.: 2